

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-019

杭州集智机电股份有限公司

关于向银行申请新增授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含控股子公司）在2024年度向银行新增申请总额不超过2亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审批决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司拟向银行申请授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日